This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-203294

(43)Date of publication of application: 04.09.1991

(51)Int.Cl.

H05K 13/04 B23P 19/00

(21)Application number: 01-344021

(71)Applicant: YAMAGATA KASHIO KK

CASIO COMPUT CO LTD

(22)Date of filing:

28.12.1989

(72)Inventor: SAITO MINORU

(54) MOUNTING APPARATUS FOR ELECTRONIC COMPONENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To shorten the time required to mount components by a method wherein two sets of head-moving bodies equipped respectively with component- mounting heads are installed and the components are mounted while the individual head-moving bodies are advanced and retreated alternately from both sides with reference to a componentmounting region.

CONSTITUTION: While a head unit Uh on the back side recognizes an image of a component suction state, a head unit Uh on the front side picks up two electronic components to be mounted from a component supply cassette 26B on the front side in the same action as the head unit Uh on the back side. When the head unit Uh on the back side has recognized the image of the components, it is moved to a mounting position on a work station Ws which executes a component-mounting operation. That is to say, the electronic components are mounted on one printed-circuit board alternately from both sides by using the two head units Uh, Uh. Thereby, the mounting time can be

sides by using the two head units Uh, Uh. Thereby, the mounting time can be shortened to about a half as compared with a case where the components are mounted by using one head unit.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平3-203294

Solnt. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)9月4日

H 05 K 13/04 B 23 P 19/00 H 05 K 13/04 302 Q

7039-5E 7041-3C 7039-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

60発明の名称

電子部品搭載装置

204等 頤 平1-344021 ...

頭 平1(1989)12月28日 忽出

@発 蒾

山形県東根市大字東根甲5400番地の1 山形カシオ株式会

勿出 頭 山形カシオ株式会社 人 包出 願 人 カシオ計算機株式会社

山形県東根市大字東根甲5400番地の1 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

弁理士 阪本 分图 理

1. 発明の名称

電子部品搭取装置

2. 特許疑求の範囲

電子部品に対し昇降し該電子部品を構設自在に 保持可能な作業ペッドと、前記作業ペッドを招勤 自在に支持して往復移動させるヘッド駆動手段と、 前紀作業へッドと前記へッド駆動手段を一体移動 可能に支持するヘッド支持体と、前記ヘッド支持 体を部品搭載作業領域に対して進退自在に移動さ せる支持体駆動手段とを有する電子部品搭載装置 において、前記作業ヘッド、前記ヘッド駆動手段、 前記ペット支持体及び前記支持体駆動手段から成 る部品搭數機構を2組設け、各前記支持体駆動手 段は、各前記ヘッド支持体の両端部に連結した一 対の搬送部材と一対の該搬送部材を同期駆動可能 に連結する連結部材とから成ることを特徴とする 笔子部品搭载装筐。

3. 発明の詳細な説明

. (発明の技術分野)

本発明は、チップ状電子部品を基板に搭載する 電子部品搭載装置に関するものである。

(従来技術とその問題点)

従来、プリント基板上にIC、抵抗、コンデン サ等の多数のチップ部品を高速且つ高精度で自動 搭載することを企図した電子部品搭載設置として、 次の様なX-Y移動方式の搭載装置がよく知られ ている。

部品搭載を行なう作業ステーションを挟んで、 一対のガイドレールを敷設し、このガイドレール 間に搭載ヘッドを支持する支持体を指動自在に架 投してある。各支持体は、搭載ヘッドをガイドレ ールと直角方向に指動自在に支持している。即ち、 搭載ヘッドは、支持体に沿った方向(X方向とす る) とガイドレールに拾った方向(Y方向とする) の2次元に亘り自在に移動可能に支持されている。 部品搭載を行なう場合は、搭載ヘッドが部品供 給部から搭載すべき部品をピックアップした後、 X-Y2次元方向に迅速に移動して作業ステーク 。ンに位置決めされたプリント基板上の部品搭収

位属へ適出し、ピックアップした電子部品を収置する。電子部品の収置が終ったら、再度部品供給位置に戻り、次に搭載すべき電子部品のピックアップに移る。この様な一連の動作を繰り返し、多種類の電子部品をブリント基板上に搭載する。

上述の搭載装置では、搭載へッド及びその駆動機構とそれらを支持する支持体から成るへッド移動体の重量が、必然的に大きくなる。この様な大工量量のへッド移動体を、電子部品の搭載速度を上げる品搭数でで移動させた場合、これを円滑に制動して目的位置に正確に位置決めずることが難しく、のよりド移動を確保する為には、ヘッド移動体の移動速度を確保する為には、ヘッド移動体の移動速度を研究以下に抑えることが要とする。その結果、電子部品の搭載速度を所望レベルにアップさせることが難しくなる。

本発明は、上記従来技術の問題点に置みなされたものであって、搭載ヘッドの移動速度を過度に 上げずに多種類の電子部品を高速且つ高物度で搭

- 3 -

2図に基づき詳細に説明する。

. (発明の目的)

......

基板搬送コンペア2の走行経路で設置基台1上の略中央には、電子部品の搭載を行なう作業ステーションWsを設定してある。この作業ステーションWsは、両サイドをレール2a。2aで、基

較可能な電子部品搭較設置を提供することを目的 とする。

(発明の要点)

[発明の実施例]

以下、本発明の実施例について、第1図及び第

-- 4 -

根拠送方向Tに対して前端と後端を位置抉めピン4 a , 4 b で、夫々規定されている。両位置決めピン4 a , 4 b は、夫々回動自在に支承してあり、例えばエアシリンダ(不図示)等の駆動手段により回動されて先端を基板搬送経路中に進出させ、機送ベルト2 b , 2 b により搬送されてきたブリント 茶板 P b を停止させる。

作数ステーションWs を挟んでその前方と後方の各装置蛸部には、 夫々、 若板拠送コンペア2を 許がせて固定台5 a , 5 b を設置してある。と固定台5 a , 5 b は、 若板搬送方向(X 方向とする)に延在させて、 一対の方向(以下、 Y 方向とすう)に延在させ、 一対のガイドレール8 a , 8 b を敷設してある。これらガイドレール8 a , 8 b は、 Y 方向に延在する様に、固定台5 a , 5 b の各内側(作数ステーションWs 側)側面に拾わせて敷設してある。

一対のガイドレール6a,6b切には、2個の 移動台7A,7Bを、夫々、摺動自在に類設してあ る。これら各移動台7A,7Bは、後述する様に、 設置良例(図中上側)と手前側(間下側)の各所 定領域を往復移動する。各移動台7A、7Bは、そ の岡雄郎を各ガイドレール8a.8bに夫々一対 の滑り軸受け8、8を介して指動自在に外押して ある。この場合、各移動台 7 A、 7 Bの 始部に介袋 した各1対の滑り軸受ける。8間の間隔について… は、一方の間隔DIを他方の間隔D2より大きく段。 定してある。その題由については、移動台7人。 7日の各駆動手段との関係で後程説明する。各移二 動台でA、TB上には、その長手方向(X方向)に 柗ってX軸ボールネジ8、8を夫々設置してある。 各X輪ボールネジ9の一端には、カップリング 10を介してサーポモータ11を連結してある。 又、各X軸ボールネジ8に平行に、ガイドロッド 12を敷設してある。このガイドロッド12は、... 本例では2個の搭載へッド13、13を備えたへ ットユニットひか、招助自在に支持している。 各指載ヘッド13には、第2回に示す様に、電子 部品をエア吸着する吸着ノズル13aを垂直方向 に向けて設者してある。各ヘッドユニットUhは

- 7 -

一方、前後固定台5 a , 5 b の各内側面には、 夫々、 Y 軸 能動ポールネジ 2 0 a , 2 0 b を設置 してある。この場合、前方側に設置する Y 軸 能動 ポールネジ 2 0 a を装方側の Y 軸 駆動ポールネジ 1 7 b に、後方側に設置する Y 軸 従動ポールネジ 2 0 b を前方側の Y 軸 駆動ポールネジ 1 7 a に、 2個の搭載ペッド13、13を取付け板14で一体移動可能に結合して成り、この取付け板14をガイドロッド12に摺動自在に外押してある。取付け板14は、X輪ボールネジ8に往復直進移動可能に設置した送り台15とX輪ボールネジ8は、X輪ボールネジ8に螺合させたナット部材18を介して連結してある。

サーボモータ11を作動させてX輪ボールネツ 9を正逆両方向に回転させれば、送り台15とヘ ッドユニットUbを一体にガイドロッド12に沿 って往復底進移動させることができる。この場合、 ボールネツは、ネツとナットの間の摩擦抵抗が小 さく、且つパックラッシュを容易に除去できる特 性を備えているから、搭載ヘッド13の高速移動 及び高精度位置決めが可能となる。

前述した一対の前後固定台5a.5b上には、 夫々、ガイドレール6a,6bに平行にY軸駆動ポールネジ17a.17bを投煙してある。一対のY軸駆動ポールネジ17a,17bは、夫々、

- 8 -

夫々平行に対向させて延在敷設してある。そして、 装置手前側で対向するY轴従動ポールネジ20 a とY輪駆動ポールネジ17bの各義置手前側端部 には、夫々、貸付きブーリ21a, 21bを固着 してある。各歯付きプーリ21a.21bの下方 には、第2回に示す様に、2個の歯付きプーリを 同軸並設してなるプーリ21c, 21dを回転自 弁に設置してある。そしてこれ62個の歯付きプ -- リ21a.21bと2個の中継プーリ21c, 21d間に銀付きベルト22a, 22b, 22c を独架して、両ポールネジ20a.17bを同期 回転可能に連結してある。この様に両ポールネグ 20 a, 17 b 間の駆動伝達経路を下方に狂回さ せることにより、設置手前側から後述する部品供 給力セット28等の部材の着股を容易に実施する ことができる。装置裏側で対向するY軸駆動ポー ルネジ17aとY粕従助ポールネジ20b間も、 同様に歯付きプーリ23a,23b等を介して歯 付きベルト24c毎により同期回転可能に連結し てある。

四して、装置異例で対向する Y 軸駆動ポールネッ 1 7 a と Y 軸健動ポールネッ 2 0 b は異例移動台 7 A の両端部に、装置手前で対向する Y 軸健助ポールネッ 2 0 a と Y 軸駆動ポールネッ 1 7 b は手前倒移動台 7 B の両端部に、夫々、ナット部材2 5 を介して螺合連結してある。この場合、各 Y 軸駆動ポールネッ 1 7 a 。 1 7 b は、夫々、移動台 7 A 。 7 B の各端部の内、前述した滑り軸受け 8 。 8 の間隔を大間隔 D 1 に設定した方の始部に連結してある。

従って、 Y 軸 駆動ポールネツ17 b に 遠結した Y 軸 駆動モータ18 b を作動させれば、 歯付きベルト22 a ~ 2 2 c で 連結した Y 軸 駆動ポールネツ2 0 a が同期回転し、 手前側の移動台7 B とこれに 支持された一対の搭載ヘッド13,13 等から成る長尺状のヘッド移動体H B がガイドレール8 a . 8 b に 拾った Y 方向に移動する。 この 場合、 ヘッド移動体H B は、 Y 軸 駆動ポールネツ17 b と Y 軸 従助ポールネツ2 0 a が対向 延在する 領域、 即ち、 基体1上

- 11 -

HBを片側端部のみから駆動力を加えて移動させれば、 慣性モーメントが大きい為に、特に始動時中停止時における各ヘッド移動体HA、HBの反駆動側端部の振動が激しくなる。その為、一方の例えばヘッド移動体HA 自体の位置決め特度が低下するだけでなく、その援動がガイドレール8 a、6 bを介して他方にも伝わり、他方のヘッド移動体HB の位置決め特度も低下させる。

そこで、本発明においては、上述した様に、ヘッド移動体HA、HBの各両端に夫々駆動手段としてのポールネジ17a。20b及びポールネジ17b。20aを連結し、各両端部から略均等に直進駆動力を作用させる。これにより、長尺且つ大重量のヘッド移動体HA、HBをも、振動させず円滑にY方向に移動させ正確に位置決めすることができる。

又、各ヘッド移動体HA、HBの設動の発生を更に安定的に抑制する為、本例では、駆動側の滑り 粒受け8、8間隔DIを、従動側の滑り粒受け間 隔D2 より大きく設定してある。これにより、へ 方の前述した作業ステーションWs を含む手前例的3/5 領域を自在に往復移動する。一方、設置與例へッド移動体HA も、同様に、 Y軸駆動モータ18 aの作動と共に Y軸駆動ボールネジ17 aと Y軸旋動ボールネジ20 bが同期回転し、作業ステーションWs を含む奥側の約3/5 領域を自在に往復移動する。従って、阿ヘッド移動体HA, HB の各移動領域は、装置中央部の作業ステーションWs を含む始部領域(基板搬送経路上方領域)で置なり合っている。

ところで、ヘッド移動体 H A. H Bを片刻のみから 駆動力を作用させて住復直進移動させることも可能であるが、本発明においては、上述の様に両側から駆動力を作用させる構成となっている。 その理由は、次の避りである。

各ヘッド移動体 HA, HBは、一対の搭載ヘッド 13, 13を所定方向(X方向)に移動自在に支持し、且つ駆動手段等の程々の部材を移動台 7A, 7B上に支持させて成る為、全体的に自ずと長尺 状で大重量となる。その様なヘッド移動体 HA,

- 12 -

ッド移動体 H A, H Bを駆動する両側のボールネジ 17 a, 20 b 及び 17 b, 20 a の各動作タイ ミングがずれた場合等においても、ヘッド移動体 H A, H Bの優勤を効果的に抑制することができる。 その結果、ヘッド移動体 H A, H Bの高精度な位置 決めを安定して実施できる。

更に、例えば手前側のヘッド移動体HBで説明すると、各ボールネジ20a, 17bをヘッド移動体HBの両端を支持する一対のガイドレール8a, 8bに近接させ、且つそれらの後側(基板搬送方向Tに対して)に敷設してあるから、ヘッド移動体HBに直進駆動力が作用することにより発生する曲げモーメントが小さくなる。これにより、ヘッド移動体HBにおける移動台7B等の開生を軽減することができ、設置の小型軽量化を促進できる。

基体 1 上で、基板搬送コンベア 2 を挟んでその 奥側と手前側の各基台輪部に近い位置には、部品 供給部 F A、 F Bを夫々校定してある。各部品供給 部 F A、 F Bには、夫々、多数の部品供給カセット

.28A, 28Bを並列にセットしてある。部品供給 カセット281,288は、共に、例えば直方体形 秋のチップ部品を等間隔に摂設した供給テープを ** リールに着回して収納したものである。各部品供 給カセット28A,28Bには、夫々同一の電子部 品を収納してあり、多数の都品供給カセット。 2 8 A, 2 8 Bを並設することにより、多種類の電 子部品を多量に準備しておくことができる。この 場合、電子部品の観頻(部品供給カセット)の順 列組合せは、可及的に組時間で効率良く部品供給 できる様に最適設定してある。本例では、手前側 の部品供給位置FBに大型電子部品を収納する部 品供給カセット28Bを、真側の部品供給位置FA に小型電子部品を収納した部品供給カセット 281をセットしてある。 部品を供給する場合は、 具備する送り機構により間欠的に供給テープをリ ールから繰り出し、ピックアップ位置Ppにおい、 て下降してきた搭載へッド13の吸着ノズル 13a (第2図) によりピックアップさせる。 装置真例と手前側の各部品供給位置FA、FBと

425----

- 15 -

短縮できる様に最適設定してある。

先ず、例えば異例搭載へッド13により電子都品をピックアップするとする。一対の搭載へッド 13、13を備えたヘッドユニットUbを、Y物配動モータ18aとX輪駆動モータ11を作動させてX方向に移動させつつY方向にも移動させ、ピックアップすべき部品の部品供給カセット 281におけるピックアップ位置Pp上方に停止さ 基板搬送コンベア2間には、夫々、各1対の面像 認識用カメラ27A, 27A及び27B, 27Bと、 吸着ノズル交換器28A, 28Bを設置してある。 各面像認識用カメラ27A~27Bは、搭載ヘッド 13の吸着ノズル13aに吸着された電子部品を 提像し、その面像をコンピュータで演算処理して 吸着位度のズレを検出する。この検出データは図 示しない中央制御部に送られ、その電子部品をプリント基板Pbに搭載する際の位置補正に用いられる。本例では、各ヘッド移動体HA、HBに夫々 2個の搭載ヘッド13, 13を並設してあるから、 それに対応して2個づつの面像処理用カメラ 27A, 27A及び27B, 27Bを各所定位置に並 設してある。

吸着ノズル交換器 2 8 A, 2 8 Bは、夫々、多数の収納ピットを並列に形成し、これら収納ピットに他種類の吸着ノズル 1 3 a を保持して交換に備えるものである。上述した固像認識用カメラ2 7 A~2 7 B及び吸着ノズル交換器 2 8 A, 2 8 Bの設定位置は、電子部品の総搭載時間を可及的に

- 16 -

せる。次いで、ヘッドユニットUb を下降させて 2個の目的部品を同時吸着させた後上昇させる。 尚、部品供給カセット281の配列の関係から2 個の目的部品を同時吸着できない場合は、ヘッド ユニットUb をX方向に移動させて1個づつ吸着 する。

次に、収替位置ズレを検出する為、目的部品を 収着したヘッドユニット Ub を顕像処理用カメラ 2.7 A 上方に移動し、部品収着状態の顕像認識を 行なう。顕像認識により検出された吸着位置デー タは中央制御部に送られる。

奥側のヘッドユニット U b が部品 吸着状態の 随像 認識を行なっているとき、手前側のヘッドユニット U b が、手前側の部品供給カセット 2 6 Bから 奥側ヘッドユニット U b と同様の動作で 2 個の搭載すべき電子部品をピックアップする。

奥側ヘッドユニットUbは、部品の画像認識を終えたら、部品搭載を行なう作業ステーション Ws上の搭載位置に移動する。この際、中央制物 部で前段階の画像認識工程で得られた吸着位置ズ

ルデータに基づきヘッドユニットUb の停止位置が補正され、ヘッドユニットUb が補正された搭載位置に停止する。作業ステーションWs には、基板搬送コンペア2の回動と共にプリント基板Pb が搬送され、所定位置に位置決めされている。位置決めが終了したヘッドユニットUb は、直ちに下降し、プリント基板Pb 上の所定位置に2個の電子部品を載置する。

奥倒ヘッドユニットUbによる部品数置が終了したら、次いで手前側ヘッドユニットUbによる部品の数置を実施する。この際、前述した様に、各ヘッド移動体HA、HBの移動範囲が作業ステーションWsを含む中央領域で強なりあっている為、ヘッド移動体HA、HB同士が衝突する。本例では、各Y軸駆動モータ18a、19bにエンコーダ部を設けておき、このエンコーダ部を設けておき、このエンコーダ部のからのパルス信号を中央制御部でカウントして各ヘッド移動体HA、HBの位置を把握している。そして、その位置データに基づき両ヘッド移動体HA、HBの位置を確認しつつ各Y軸駆動モータ18a、

- 19 -

を繰り返し、プリント基板Pb上に電子部品が整 然且つ迅速に搭載されて行く。

以上の様に、1個のブリント基板Pbに対し、 2個のヘッドユニットUb, Ubにより、 岡側から 交互に電子部品を搭載するから、1個のヘッドユニットで搭載するから、1個のヘッド ニットで搭載する場合に比べて約半分に搭載を搭載では が短縮正方式の欠点、 即ち、 西像処理に時間を 位置補正方式の欠点、 即ち、 西像処理に時間を 位置補正方式の欠点、 即ち、 西像処理に時間を では、 国像認識による搭載を では、 国像認識による搭載を では、 国際語品の搭載速度がアップする と共に、 電子部品の搭載速度がアップする

尚、本発明は、上記の特定の実施例に限定されるべきものでなく、本発明の技術的範囲において 種々の変形が可能であることは勿論である。

例えば、ヘッドユニットUbを移動させる為の 駆動手段は、モータとポールネジの組合せに限らず、モータの回転力をピニオンとラックにより直 進運動に変換する機構等の強々の駆動変速機構を 19bを駆動制御し、ヘッド移動体 H A, H B同士の作業ステーション Ws 上での衝突を防止してい

部品の戦性を終え作業ステーションWaから退党した鬼倒へッドユニットUb-は、新たに搭載すべき電子部品をピックアップする為、再度部品供給位置FAに向う。ここで、次に搭載する電子部品が吸着ノズル13aを交換する必要がある場合は、ヘッドユニットUbを吸着ノズル23aの交換を行なう。この場合、先ず、使用した吸着ノズル13aを決められた収納ピットへ収納した後、新たな吸着ノズルを疲力する。吸着ノズル13aの着脱は、ヘッドユニットUbを昇降させることにより自動的に実施される構成となっている。

部品供給位置FAに戻った奥倒ヘッドユニット Ubは、新たな電子部品のピックアップを開始する。この時、手前側ヘッドユニットUbは、プリント基板Pb上への部品搭載を実施している。以降、2個のヘッドユニットUb, Ubが同様の動作

-- 20 ·

採用可能である。

又、ガイドレール 8 a. 6 b 等の直進案内手段 は必ずしも必要ではなく、ポールネツ等の駆動手段の開性を増強することにより省略することも可能である。

更に、電子部品吸着位置の位置補正を、上記実施例の機に固像認識用カメラを用いる光学的方法によらず、吸着ノズルの周囲四方にチャック爪を設けて四方から均等保持する機械的方法によることも可能である。又、吸着ノズル交換器26を設置せず、手動で必要に応じて交換してもよい。

加えて、本発明は、プリント基板を直線的に連 鉄搬送せず、スポット的に関欠搬送する方式の場 合にも適用できる。

(発明の効果)

以上、詳細に扱明した様に、本発明によれば、 夫々が部品搭数ヘッドを備える2組のヘッド移動 体を设け、各ヘッド移動体を部品搭載領域に対し て両側から交互に進退させて搭載作業を行わせる から、多種類の電子部品を基板上に迅速且つ整然

A と搭載することができ、部品搭載に要する総時間が大幅に短縮される。そして、各ヘッド移動体の配動手段をその関端に連結するから、大重量の長尺体になる傾向のあるヘッド移動体の停止位置を正確に制御することができ、電子部品の搭載位置精度を上げることが可能となる。

又、ヘッド移動体に関端から均等に駆動力を作用させるから、ヘッド移動体には殆ど曲げモーメントが加わらず、且つ、搭数ヘッドの移動速度を 透底に上げずに上述した様に搭載時間を短縮できる。従って、設置各部の強度を増強する必要がな く、且つ、駆動源として大出力のモータを用いな くてもよいので、搭載時間が短く搭載位置積度の 高い電子部品搭載設置を小型軽量化を推進して安 低に提供することが可能となる。

加えて、本発明の電子部品搭載設置に直像処理 による電子部品の受着位置補正方式を採用すれば、 国象処理に時間を要しても電子部品の搭載時間を 増加させず、搭載位置精度を格及に向上させるこ とができる。

- 23 -

2 2 a ~ 2 2 c , 2 4 c … 歯付きベルト
2 5 … ナット部材
2 8 A , 2 6 B … 部品供給カセット
2 7 A , 2 7 B … 画像超識用カメラ
2 8 A , 2 8 B … 吸着ノズル交換器
P b … プリント基板
H A , H B … ヘッド移動体
U b … ヘッドユニット
W s … 作業ステーション
P p … ピックアップ位置

行舒出,随人 山形力シオ株式会社 同 エ・ カシオ計算機株式会社 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の1実施例としての電子部品搭載数回を示す平面図、第2図は上記電子部品搭載数回の立面図である。

1 … 基台

・・・・ ------ 2 --- 盖 板 搬 送 コン ペア

---5 a , · 5 b -- 固定台

8 a . 8 b ... # 1 F レ - ル

71,78…移動台

8 … 情り軸受け

8… X輪ポールネジ

11…X帕区助モータ

12 ... # 1 1 0 .. 1

1 3 … 作展へッド

-----13a -- 吸着ノズル

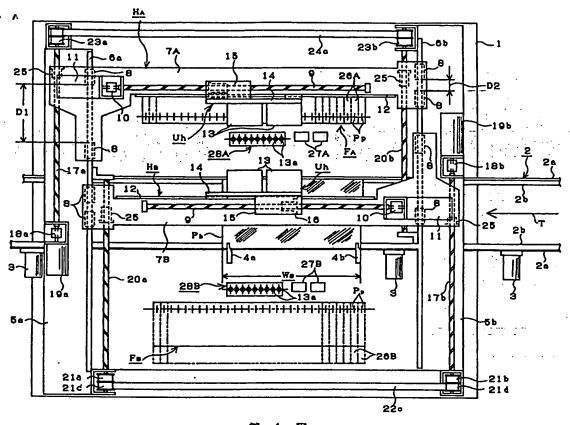
-17a, 17b... Y 軸駆動ポールネジ

18a, 19b - Y 韓國助モータ

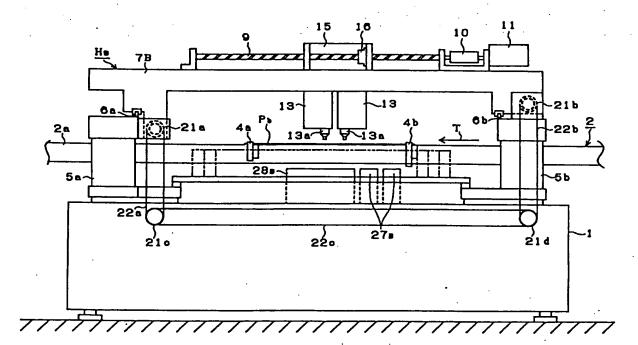
20a. 20b…Y精從助ポールネジ

21a, 21b,23a,23b…値付きプーリ

21c, 21d…中枢プーリ



第 1 図



第2図